

electronica 2026 出展のお知らせ

三菱マテリアル株式会社は、2026 年 11 月 10 日（火）から 13 日（金）まで、ドイツ・ミュンヘンで開催される世界最大級のエレクトロニクス展示会「**electronica 2026**」に出展いたします。

electronica は、ドイツ・ミュンヘンで 2 年ごとに開催される世界有数のエレクトロニクス展示会であり、半導体、電子部品、自動車技術、AI、自動化、スマートエネルギーなど、電化社会の実現を支える最先端の技術、製品、ソリューションが世界中から集結します。

当社グループは、「**人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する ～ Circulating resources for a sustainable future ～**」をテーマに、「**Sensor and driving technology, Microsystems and MEMS**」エリアにブースを出展し、次世代自動車分野向けの各種製品および技術をご紹介します。特に、xEV 市場で幅広く採用されているサーミスタ温度センサや、車載電子機器を雷サージや異常電圧から保護するサージアブソーバを展示するとともに、高精度な温度センシングを実現する次世代モビリティ向けソリューションをご提案いたします。

当社の技術・製品を直接ご覧いただける機会となりますので、electronica 2026 へご来場の際は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

■ 出展期間

2026 年 11 月 10 日（火）～13 日（金）

■ 会場

ドイツ・ミュンヘン

Messe München, Am Messesee 2, 81829 Munich, Germany

■ 当社ブース

ホール：B4（Sensor and driving technology, Microsystems and MEMS）

ブース：A07

■ electronica 公式サイト

[electronica—The entire world of electronics](https://www.electronica.de/)

■ お問い合わせ先

三菱マテリアル株式会社 高機能製品事業部 営業部

〒100-8117 東京都千代田区丸の内三丁 2 番 3 号 丸の内二重橋ビル 23 階

E-mail：mb-market@mmc.co.jp



■ 当社ブース位置

